EM335x CE 内核用户烧写说明

2014年6月

EM335x 内核的烧写不使用任何烧写工具软件,利用 SD 卡启动来实现自动烧写,将需要烧写的内核文件均复制到 sd 卡上即可。

EM335x 的启动顺序首先选择 NandFlash,第二选择 SD 卡启动,第三选择串口启动。 所以在重新烧制 EM335x 内核文件时需要两个步骤,一个完全擦除 NandFlash;一个是制作 SD 卡。

一、PC 机端准备

1、作为 PC 机端需要运行一个串口终端程序: Tera Term VT 终端程序,用于监测 EM335x 调试串口输出的信息,以及通过终端程序操作 EM335x 板卡,串口配置参数为 115200-8-n-1。

Tera Term: Serial port set	tup X				
Port:	COM1 ▼ OK				
Baud rate:	115200 🔻				
Data:	8 bit ▼ Cancel				
Parity:	none ▼				
Stop:	1 bit ▼ Help				
Flow control:	none ▼				
Transmit delay 0 msec/char 0 msec/line					

2、用户需要将光盘中提供的 EM335x 所有内核烧写文件复制到 PC 上。

二、擦除 NandFlash 说明

NandFlash 的擦除利用 eboot 命令中 nand 相关命令来实现进行

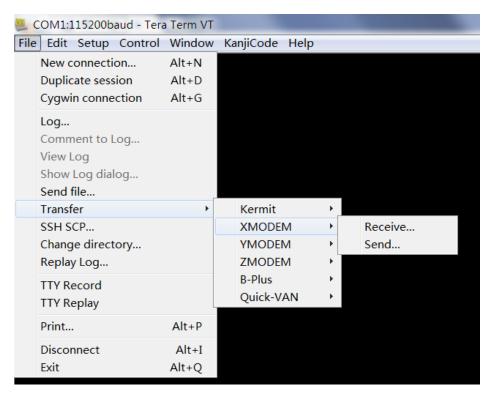
1、板卡正常启动

在 EM335x 可以正常启动的状态下,将板卡置于调试模式,利用 eboot 擦除全擦除。 按"空格"键进入 eboot 菜单状态,按键 "5" + "3" + "y"进行 nandflash 的自动全擦除

```
Hit [ENTER] to launch image or [SPACE] to enter configuration menu.
Initiating image launch in 5 seconds...
 Main Menu
 [1] Show Current Settings
 [2] Select Boot Device[3] Select KITL (Debug) Device[4] Network Settings
 [4] Network Settings
[5] Flash Management
[6] Set Device ID
[7] Save Settings
 [8] Enable/Disable OAL Retail Messages
[a] Select OPP Mode
 [0] Exit and Continue
 Selection: 5
 Flash Management
[1] Show flash geometry
[2] Dump flash sector
[3] Erase flash
[4] Erase block range
[5] Reserve block range
 [6] Set bad block
 [7] Format flash
[8] Enable flashing NK.bin
 [0] Exit and Continue
 Selection: 3
 Do you want to erase unreserved blocks [-/y]? y
 Skip bad block 227
 Skip bad block 1104
 Skip bad block 1150
 Skip bad block 1233
 Skip bad block 1581
 Done
```

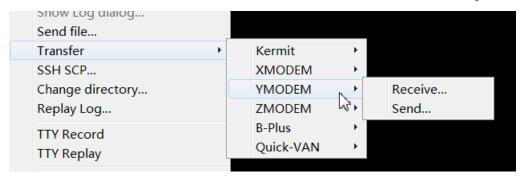
2、板卡出现异常,无法正常执行启动代码。

先用镊子短接 EM335x 板上的 JP1,超级终端会不断提示"CCCCC",此时在 Tera Term VT 终端程序下,选择 File->Transfer->XMODEM->send,选择 u-boot-spl.bin 文件



正常执行的话应该显示下载文件的进度条,显示下载过程正常后,立即松开短接的镊子。

该文件下载完成后,再选择 File->Transfer->YMODEM->send , 选择 u-boot.img



待该文件下载完成后, EM335x 则可自动启动。

启动到 uboot 时,再按"空格"键进入 uboot 菜单状态。

#>nand erase.chip

三、micro SD 卡启动制作

制作 SD 卡会用到 EM335x 内核文件夹目录下文件包括:

- 1) MLO
- 2) u-boot.img
- 3) emcfg.txt (注: 该文件需要用户根据屏的分辨率进行配置)

- 4) MLOND
- 5) EBOOTND.nb0
- 6) splash800480.bmp (注: 该文件为 emcfg.txt 所指定的启动画面文件)
- 7) mbr.nb0
- 8) nk.nb0

对用户来讲,emcfg.txt 主要是用于配置需要烧写的启动画面文件名,通过该文件来适应不同分辨率的 LCD 屏。编辑 emcfg.txt 可以用记事本或写字板等文字编辑器程序,注意每行都需回车换行,包括最后一行。建议客户在光盘上提供的模板文件 emcfg.txt 上修改,其中红色部分主要是客户需要修改的部分,其余可以不做修改。

serverip=192.168.201.70

ipaddr=192.168.201.179

splash=splash800480.bmp

在光盘内核文件中提供有以下屏的启动画面文件:

splash480272.bmp // 4.3"屏

splash640480.bmp // 5.6"屏

splash800480.bmp // 7"屏

splash800600.bmp // 10"屏

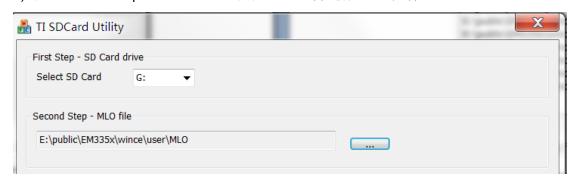
sd 卡的制作方法是用 Ti 提供的 sd 制作工具软件:

TI_SDCard_boot_utility_v1_0.exe

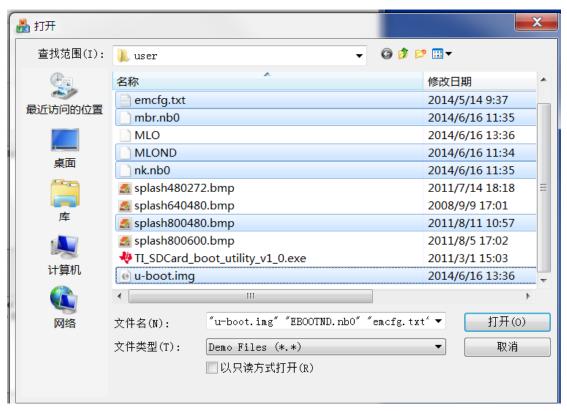
a) 运行 utility 程序后,首先选择 sd 卡驱动号。

🚠 TI SDCard Utility	54,100.49	X
First Step - SD Card drive Select SD Card		
Second Step - MLO file		
Select an MLO file		

b) 在"Second Step - MLO file"区域中 browse 并选择 MLO 文件。



c) 在 "Third Step" 中选需要烧写的其他文件,由于是多个文件,在用 browse 选择时需要按下 "ctrl" 键进行选择,注意选择的 splash 文件名要和 emcfg.txt 文件名相匹配。





d) 点击 "Proceed"

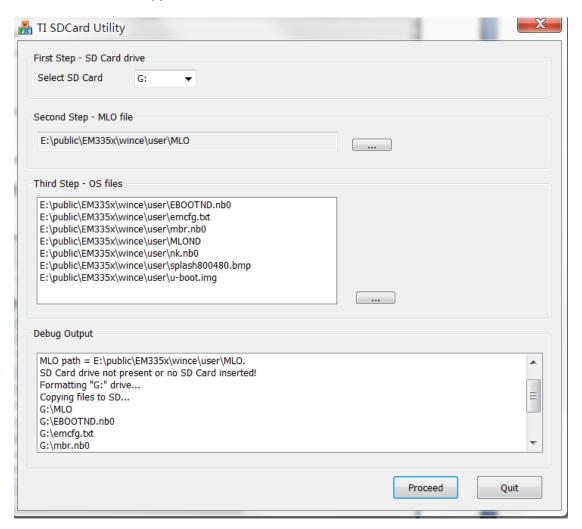
点击"Start"开始格式化SD卡。(注意:SD卡文件系统为FAT或者FAT32)

点击 "OK"对于格式化 Warning。

点击"OK"对于格式化完毕。

点击"Close"关闭格式化窗口。

当所有文件 copy 完成,点击"Quit"退出。



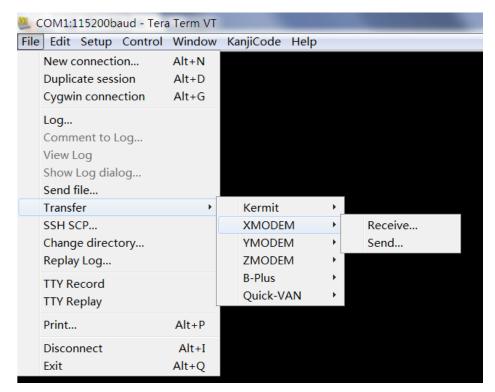
四、自动烧写内核

将 micro SD 卡在 EM335x 上插好,上电启动则自动完成 EM335x 的内核烧写,客户无须任何操作。

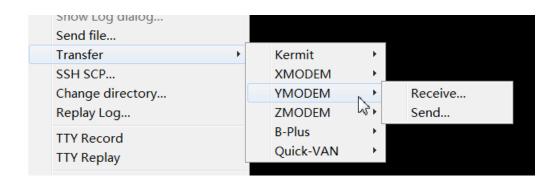
五、利用串口启动烧写内核

micro SD 按照上述方法制作好后,如果插上 EM335x 无法正常启动,客户可以选择用 串口启动的方式进行烧写。

超级终端会不断提示"CCCCC",此时在 Tera Term VT 终端程序下,选择 File->Transfer->XMODEM->send,选择 u-boot-spl.bin 文件



正常执行的话应该显示下载文件的进度条,显示下载过程正常后,立即松开短接的镊子。 该文件下载完成后,再选择 File->Transfer->YMODEM->send ,选择 u-boot.img



待该文件下载完成后,EM335x则可自动启动,后续无须客户操作,则可自动完成内核 文件的烧写。